Date downloaded: Monday, April 23, 2007 | Update | Refresh

JP62141083 - THERMOSETTING ADHESIVE FILM

Publication number	Publication date	Application number	Application date
JP62141083	24 June 1987	JP19850280667	13 December 1985

Priority:

JP19850280667 19851213

Equivalents:

JP7065023B [Order equivalents]

Applicant(s) / Assignee (s):

SONY CHEMICALS

Inventor(s):

ANDO TAKASHI **OMORI YOSHIO**

YAMADA YUKIO

IPC:

C08G59/00 C08L63/00 C09J7/00 C09J163/00

Abstract:

Source: JP62141083A2 PURPOSE: To obtain the titled adhesive which gives a film having excellent strength and a long life with good workability, and has excellent stability and a short cure time, by mixing an epoxy resin, a specified curing agent, and a thermoplastic resin which can improve the film-forming ability.

CONSTITUTION: The titled adhesive is obtained by mixing 100pts.wt.

mixture of 100pts.wt.

epoxy resin (A), such as a bisphenol A epoxy resin of formula I (wherein n is 5W8), and 1W20pts.wt.

curing agent for an epoxy resin (B), such as adipohydrazide or a modified imidazole, which is an inert solid at ordinary temperatures and is activated after melting by heating to be reactive, with 0.5W2,000pts.wt.

thermoplastic resin (C), such as a urethane rein of formula II, a polyester rein of formula III, an acrylic rubber of formula IV (wherein R1 is H or CH3; R2 is 1W12C alkyl), an SBR of formula V or an NBR of formula VI, which can improve the film-forming ability.

m 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-141083

(3) Int Cl.4

⑦発 明 者

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)6月24日

C 09 J 3/16 C 08 L 63/00

IFP NJM

7102-4J 6561-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

フィルム状熱硬化型接着剤 69発明の名称

> 類 昭60-280667 (1)特

> > 尚

坴

願 昭60(1985)12月13日 23出

良 男 ⑫発 明 者 大森

鹿沼市さつき町18番地 ソニーケミカル株式会社鹿沼工場

安 藤 79発 明者

鹿沼市さつき町18番地 ソニーケミカル株式会社鹿沼工場

内

男 ш ш

鹿沼市さつき町18番地 ソニーケミカル株式会社鹿沼工場

ソニーケミカル株式会 の出願 人

東京都中央区日本橋室町1丁目6番地

社

外1名 貞 弁理士 伊藤 の代 理 人

フイルム状熱硬化型接着剤 発明の名称 特許請求の範囲

エポキシ樹脂と、

常温では不活性であり、加熱により活性を有す るエポキシ樹脂の硬化剤と、

フィルム形成性を改善する熱可塑性樹脂を含有

上記エポキシ樹脂と硬化剤100 重量部に対して 上記為可想性樹脂を 0.5 ~ 2000 重量部配合し、 且つ上記エポキシ樹脂 100 重量部に対して上記値 化剤を1~200重量部配合したことを特徴とする フイルム状熱硬化型接着剤。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、フィルム状にして使用する熱優化型 接着剤に関する。

[発明の概要]

本発明は、フィルム状熟硬化型接着剤をエポキ

シ樹脂と、エポキシ樹脂の硬化剤と、フイルム形 成性を改善する熱可塑性樹脂を含有させて構成す ることにより、安定性及び強度の優れた接着削が 科られるようにしたものである。

〔従来の技術〕

例えば世子部品を電子器機の所定部位へ接続す るための接着削として、フィルム状熱硬化型接着 剤の使用が提案されている。従来のこの種の接着 割は、樹脂としてエポキシ樹脂単体を使用し、常 温でも活性のある硬化剤をフイルム中に直接混合 することにより構成していた。

[発明が解決しようとする問題点]

従来のフィルム状熱硬化型接着剤の場合、フィ ルムとしての強度が不足していたため、シール抜 きや所定形状に切断する際にフィルムが伸びたり、 割れたりする彼れがあつた。また、常煕でも活性 のある硬化剤がフイルム中に直接混合されていた ため、フイルム状での安定性(ポットライフ)に

乏しく、冷温保存などの対策が必要であつた。また、接着剤中に使用されている樹脂は主としてエポキン樹脂のみであるため、剝離紙上へ盗布する 際に、接着剤が弾かれたり、流れたりしてフイル ム化が困難であつた。更に、フイルム寿命の長い 接着剤は硬化に時間がかかり、逆に硬化時間の早 いものはフィルム寿命が短いという問題点もあつ

本発明は、上記問題点を解決することができるフイルム状態硬化型接着剤を提供するものである。

[間瀬点を解決するための手段]

本発明においては、フイルム状熱硬化型接着制の組成として、エポキシ樹脂と、常温では不活性であり、加熱により活性を有するエポキシ樹脂の硬化剤と、フイルム形成性を改善する熱可塑性樹脂を含有させ、これらの配合比として、エポキシ樹脂と硬化剤100重量部に過定すると共に、エポキシ樹脂100重量部に対してエポキシ樹脂の硬化剤を1

商品名 YDCN704, EOCN102

(c) 脂肪族ポリエポキシ樹脂

$$\left\{
\begin{array}{c}
\operatorname{CH}_{2}-\operatorname{CH}-\operatorname{CH}_{2}-\operatorname{CH}_{2}-\operatorname{CH}_{2}-\operatorname{CH}_{2}\\
\operatorname{CH}_{0}
\end{array}
\right\}_{n}$$

商品名 …… デイナコール 614

(d) ダイマー酸変性エポキシ樹脂

商品名 …… エピコート 872

~ 200 重量部に選定する。

エポキシ樹脂としては、ピスフェノール型エポキシ樹脂、クレソールノポラック型エポキシ樹脂、脂肪族ポリエポキシ樹脂、ダイマー酸又はトリマー酸変成物、その他のエポキン変成物などを使用することができる。下記にこれらの具体例及び商品名を例示する。

(a) ピスフエノールA型エポキシ樹脂

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH} - \text{CH}_2 \\ \text{O} \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{O} \\ \text{O} \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2$$

商品名 …… エピコート 828, エピコート 1007, YD011

(b) クレゾールノポラック型エポキシ樹脂

(a) アジピン酸シヒドラジド (ADH)

(b) セペシン酸ジヒドラジド (SDH)

(c) イソフタル般シヒドラシド(IDH)

(d) イミダソール変成物

Val DH

フイルム形成性を改善する樹脂としては、ウレメン樹脂、ポリエステル、アクリルゴム、SBR、NBR、ポリピニルプチラール、フエノキシ樹脂等を使用することができる。下記にこれらの具体例及び商品名を例示する。

(a) ウレタン樹脂

$$-\left(CH_2-CH_2\right)_{m} \cdots \cdots \left(CH_2-CH_2\right)_{n}$$

商品名 …… ハイカー1001 (日本セオン)

配合比として、エポキン樹脂と硬化剤を合わせた 電量 100 電量部に対してフイルム形成性を改善する熱可増性樹脂を 0.5 ~ 2000 重量部の範囲に過定するのは、 0.5 重量部以下の場合にはフイルムとしての強度がなくなり、 シール 抜 き 中 切 断の歌などにフイルムが伸びたり割れたりするからであり、また 2000 重量部以上の場合には変化特性が出なくなり、耐熱性及び接着力に間遅が生じるからである。

エボキシ樹脂 100 重量部に対して硬化剤を1~200 重量部の範囲に選定するのは、1 重量部以下の場合には変化速度が遅くなり、また 200 重量部以上の場合には未反応の硬化剤が幾つて耐熱性と接着強度に問題が生じるからである。

(作用)

本発明に保るフイルム状然硬化型接強剤によれ

$$-\left\{O - (CH_2)_6 - O - C - N - (CH_2)_4 - N - C \right\}_{0}^{H}$$

商品名…… デスモコール 500, デスモコール 420, デスモコール 530

(b) ポリエステル樹脂

$$-\left\{ oc - R - cooR' - o \right\}_{n}$$

商品名……UE3300, UE3220, ADP19

(c) アクリルゴム

$$R_1$$
 R₁: H又は CH₃ R₂: C = 1 ~ 12

商品名 ……テイサン#1500, AR31

(d) SBR

$$\begin{array}{c}
\left(\text{CH} - \text{CH}_2 \right)_{m} & \cdots & \left(\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 \right)_{n}
\end{array}$$

商品名……ソルプレン406(旭化成)

(e) NBR

ば、常温では不活性であり、加熱により活性化してエポキン樹脂と反応する硬化剤を使用することにより、加熱時の便化時間が早く、かつ常想での貯蔵安定性が優れているという2つの相反する要件を満たすことができる。また、接着剤中にエポキン樹脂に加えてフィルム形成性を改善する場所を対路を配合したので、シール抜きや切断に耐えられる強度が得られ、これにより作業性が向上する。

[沒施例]

シエル1007 (商品名,エポキン樹脂)とエピコート828 (商品名,エポキシ樹脂)を3対2の割合で混合し、約130℃で容解した後、トルエンを少しずつ添加して、トルエンの70 多溶液714 を作る。次に常温で冷却(約25℃まで)した後、この溶液に予め50 をのデスモコール500(商品名,ウンタン樹脂)をトルエン200 をに合かしておいたトルエン20 多溶液を加え、更にT-100(商品名,イソンアネート)5 をとマイクロカプセル化

特開昭62-141083 (4)

した A E R H X 3 0 3 1 (商品名, イミダゲール変成物) 160 をとトルエン 6 2.7 を加えて固形分 6 0 多の 溶液を作る。この溶液を厚さ 5 0 A の 例 離用ポリエチレンテレフタレート 悲材に乾燥後の厚さが 3 0 A となるように患布して、本実施例に係るフィルム 状恐硬化型接着剤を得る。この接着剤について、 使化時間、フィルム安定性、シール抜き性及び強布性を評価した結果を表の 1 に示す。 表中において、組成物の 世は重量部で表す。

次に、エポキシ樹脂とエポキシ樹脂の硬化剤と 熱可塑性樹脂の種類を変えて、上記実施例と同様 にして本発明に係るフイルム状態使化型接着剤を 作製し、硬化時間、フイルム安定性等につい評価 で、硬化時間は、接着剤(ゲル分90 ラ以上)が加 熱(170 じ)により硬化するまでの時間を測定し た値(秒)である。また、フイルム安定性は、40 じにおいて何日で自然に便化して使用できなくな るかを測つたものである。抜き性は、良を〇印、 不良を×印で示す。適布性は、剝離紙上に接着剤 を数布する際弾きや流れが生じなかつた場合を〇 印、生じた場合を×印で示す。

また、次のようにして比較例に係るフイルム状 熱硬化型接着剤を作製し、上記実施例と同様の評価を行つた結果を裹の21に示す。先ず、シェル 1007(商品名,エポキシ樹脂)300gとエピコート828(商品名,エポキシ樹脂)200gを約130 でで溶解し、次にトルエン214gを少しずつ加えて、70gのトルエン溶液を作る。常温で冷却(約25でまで)した後、AERHX3031(商品名,イミダブール変成物)150gを混合し、更にトルエン226gを加えて固形分60gの溶液を作る。この溶液を厚さ50gのポリエチレンテレフタレート基材に乾燥後の厚さが30gとなるように塗布して、本比較例のフイルム状熱硬化型接着初を得る。

次に、実施例と同様にフィルム形成性を改善する無可塑性樹脂も配合したが、硬化剤として従来のトリエチレンチトラミンを使用してフィルム状 熱硬化型接着剤を作製し、特性を評価した結果を 表に比較例22として示す。

9	3	:	

樹 脂 名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	21	22
シエル1007	6 0	60	60	60	60	60	60	60	60	60		1	60	60	60	60
エピコート828	40	40	40	40	40	40	40	40			50	30		•	40	
エピコート 872									40							
テトラドC										40						
YDCN704											50					
デイナコール614													40			
アスモコール500	10				10	10	10	10	10	10	10	70	10	10		10
テイサン#1500			10													
アクリロイドA-21			10													
UE3300				10												
T - 100	1			1	1	1	1	1	1	1	1	3.5	1	1		1
AERHX 3031	30	30	30	30					30	30	30	20	20		30	

アミ	キュアP	N 2 3					13			10								
х	3 4 1 5							10										
	ADH								15	2								
<i>y</i> :	シアンジ	アミド														8		
トリ	エチレンチ	・トラミン																9
硬	化時	(NS)	15	1.5	15	15	20		<i>-</i> 0						15	***	15	40
	100	177		1.3	1	13	20	15	60	30	15	15	30	15	13	100		<u> </u>
フ	イルムダ		30	30	30		2			10~ 20	30	2	30	30	-		` 	1日 以下
フ抜									5~-	10~					-		` 	1 R
	イルムな	安定性	30	30	30	30	3 ~5	2	5~ 10	10~ 20	30	2	30	30	3	10	30	1日 以下

なお、表において樹脂名として商品名を示したが、下記にそれらの商品名に対応する物質名及び 製造会社名を示す。

エポキシ樹脂

シェル 1007 (油化シェル) ……ピスフエノール A 型ェポキシ樹脂、エピコート 828 (油化シエル) ……ピスフェノール A 型エポキシ樹脂、エピコート 872 (油化シェル) ……ダイマー酸変成エポキシ樹脂、テトラドC (三菱瓦斯化学) …… N, N', N'……テトラケリシルー m ーキシレンジアミン、 Y D C N 704 (東都化成) ……… U ークレブールノポラック型エボキシ樹脂、デイナコール 614 (ナガセ) ……脂肪族ポリエポキシ樹脂

フイルム形成性を改善する熱可塑性樹脂

デスモコール 500 (住友 オイエルウレタン)…… 線状ポリウレタン、テイサン#1500 (テイサン) ……アクリルゴム、アクリロイドA-21 (ローム アンドハース)……PMMAポリマー、UE3300 (ユ ニチカ)…… ポリエステル、T-100 (東レ) ……… イソンアネート 常温では不活性であり、加熱により活性化する エポキン樹脂の硬化剤

AERHX3031 (旭化成) …… イミダゾール変成物 (マイクロカプセル化して使用)、アミキュア PN 23 (珠の葉) …… イミダゾール変成物、X3415 (旭電化) …… イミダゾール変成物、ADH (日本ヒドラジド) …… アジピン痩ヒドラジド

なお、シシアンシアミドは本発明において使用 するイミダソール変成物であり、トリエチレンテ トラミンは従来側の便化剤である。

表から明らかな値り、本発明に係る実施例(1~14)の場合、硬化時間、フイルム安定性等について全て良好な結果が得られた。しかし、比較例21の場合には、フイルム形成性の良い樹脂を配合しなかつたため、フイルムの抜き性及び強布性については問題があつた。また、比較例22の場合は、硬化剤として従来のものを使用したため、1日で便化してしまい実用上問題があつた。

次に本発明の応用例として、本発明に係る接着 剤をフィルム状導電器方性接着剤として使用する 場合を説明する。

本フイルム状事電異方性接着剤は、エポキシ樹脂、常温では不活性であり、加熱により活性化するエポキシ樹脂の硬化剤及びフイルム形成性を改善する熱可塑性樹脂に加えて導電性粒子を配合することにより構成する。導電異方性粒子は、接着剤100容量部に対して0.5~50容量部配合し、粒径としては0.1~100 μm のものを使用するのが好ましい。次に、このフイルム状接着剤の製法例を示す。

先ず、実施例1(表参照)の組成を有する接着 例中にNi 粒子(粒径10 μ以下)10 容量部と半田 粒子(m. p. 183 C、粒径 20 μ以下)50 容量部を 混合して得た導電異方性接着剤を剝離紙となるポリエチレンテレフタレート基材上に乾燥後の厚さ が20 μとなるように塗布してフィルム状態電異方 性接着剤を作製する。このフィルム状態着剤を使 用してIC チップと 0.2 mm ピッチのフレキシブル配 線基板(第1 図と第2 図参照)及びネサ膜のペターンが形成されたガラス基板と 0.2 mm ピッチのフ

できる。また、このような樹脂を添加することに より、溶磁粘度、接着力を調節することも可能に なる

図面の簡単な説明

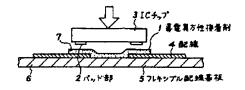
第1 図は本発明をフイルム状導電異方性接着剤 に応用した場合の接着工程を示す断面図、第2 図 はその接着状態の平面図である。

(1)はフィルム状導電異方性接着剤、(3)はICチップ、(5)はフレキシブル配線基板である。

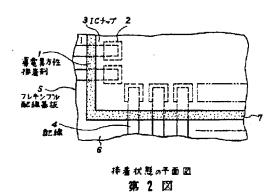
レキシアル配線基板を170℃、10kg/cm、30秒の条件で圧着して導通抵抗の変化を制定した。この結果、圧着の直後のみならず、100℃→-30℃→85℃→-30℃での各1000時間のヒートサイクル及び60℃、相対湿度95%で1000時間の加速エージングを行つた後も安定した導通抵抗が得られた。なか、第1図及び第2図で(1)は導電異方性接着削、(2)はパッド部、(3)はICチップ、(4)は配線、(5)はフレキシブル配線基板、(6)は基材、(7)は接着削、点は導電性粒子をそれぞれ示す。

[発明の効果]

本発明によれば、接着副中の成分として常温では不活性であり、加熱により活性化してエポキシ樹脂と反応する硬化剤を配合したことにより、コイルム寿命が長く、且つ硬化時間の短い接着剤が得られる。また、フイルム形成性を改善する無可敬性樹脂を配合することにより、フィルム強度が増してシール抜きや切断を容易に行りことができ、剝継紙へ適布する際の弾きや流れを抑えることも



接着工程の断面図 第 1 図



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第3部門第3区分 【発行日】平成5年(1993)9月7日

【公開番号】特開昭62-141083 【公開日】昭和62年(1987)6月24日 【年通号数】公開特許公報62-1411 【出願番号】特願昭60-280667 【国際特許分類第5版】

C093 7/00 JHK 6770-4J 163/00 JFK 8416-4J JFP 8416-4J

手機補正書

平成 4年 7月 23日

特許庁長官 蘇 生 渡 殿

1.事件の表示

昭和60年 特 許 願 第280667号

2.発明の名称

フィルム状熱硬化型接着剤

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都中央区日本橋室町一丁目 6 番 3 号 (単原改元次権による変更) 名 称 ソニーケミカル株式会社 代表取締役 栗 田 英 之

4.代 理 人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 TBL 03-3343-582139 (新宿ビル)

氏 名 (8088) 弁理士 松 限 秀 盛 (第15年) 5. 補正命令の日付 平成 年 月 日 5. 補正により増加する発明の数

7.補正の対象

象 明郷書の発明の詳細な説明の構。

8.補正の内容

- (1) 明知書中、第17頁7行「0,5~50容量部配合」 を「0,5~100容量部配合」と訂正する。
- ② 同、第18頁3行~6行「100℃、-30℃、・か適エージング」を「100℃、-30℃、60℃、相対温度95%各1000Hr及び850℃→-30℃とートサイタルで100サイタルの加適エージング」と訂正する。

以上